取扱説明書

《梱包一覧》

１．フレキシブル基板 ５枚

２．取扱説明書 １枚

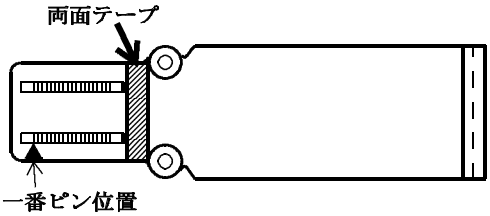
《使用方法》

フレキシブル基板は評価する基板に半田付けし、このフレキシブル基板にプローブを接続します。従って、フレキシブル基板は評価基板１枚に１枚使用します。

１．フレキシブル基板の固定

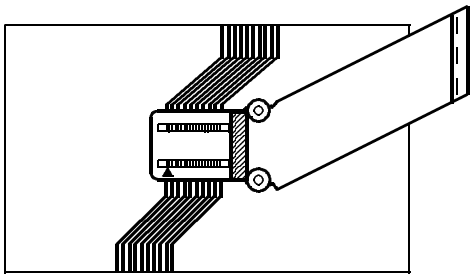
(1) 基板に接着する側には両面テープが貼ってあります。テープのシールを外します。

「フレキシブル基板」



(2) フレキシブル基板の一番ピン位置と基板の一番ピン位置を合わせ、シールで固定します。基板のパターンに半田メッキしてから、フレキシブル基板を基板に半田付けします。

「評価基板」



※ 両面テープと半田で固定されますが、必要に応じフレキシブル基板上のネジ穴を使用してネジ留めします。ネジを使用する場合はワッシャーを使用して下さい。

２．注意事項

a) フレキシブル基板は半田付けしますので、取り外しが用意ではありません。
フレキシブル基板をつけた基板では、フレキシブル基板の上からＩＣを実装してコネクタ基板を外すことで、一度だけ同じ基板にＩＣを実装して動作確認ができます。

b) フレキシブル基板の強度以上の強い力でプローブを引っ張らないように注意して下さい。

c) 半田付けに際しましては確実に、また隣のピンとの接触のないよう注意して下さい。

《外形寸法》

以下に外形寸法を示します。